

經濟部產業發展署113年度  
半導體國際連結創新賦能計畫

# 中華大學先進製程 積體電路佈局工程 師核心實務學程



金芯科技  
視訊面試

3/29

4/26



報名網址

即日起報名，額滿提前開班  
訓練期間:113/6/26-10/25

高中以上，不限科系  
翻轉人生，從0開始

線上同步，地點自由  
小班教學，我愛紅娘

歡迎應屆畢業生、待業者或轉職者，有意願投入智慧電子產業，長期從事 IC 佈局工作。

✓ 適用勞動部產業新尖兵計畫獎助，詳見簡章與[電子系網頁](#)。

✓ 洽詢專線 Line 0919971254 電子系賴主任